

附件-未來科技館 3 場趨勢論壇介紹

● 10 月 13 日(四)下午 15:30-17:00 「超前佈署半導體下個十年競爭力」

與會專家包括通訊晶片大廠高通 (Qualcomm) 工程部門資深副總裁 Michael Campbell、資安晶片新創以色列 Chain Reaction CEO Alon Webman、獲美國太空總署訂單從事高效能處理器的 SiFive CEO Patrick Little，分別就半導體先進製程前瞻發展、IC 設計跨域整合、矽智權開放等關鍵議題進行分享。

國內部分包括國科會工程處李志鵬處長、陽明交大創新研究院孫元成總院長、臺灣大學電機系暨光電所教授吳志毅、旺宏電子盧志遠總經理、瑞昱半導體發言人黃依瑋副總等業界領袖、專家學者，共同思考「延續半導體榮光，打造台灣下個十年產業競爭力」進行跨界對談交流。

The poster features a dark background with green and blue circuit-like patterns. On the left, five circular portraits of speakers are arranged in a grid, each with their name and title. On the right, the event title is written in large, bold, green and white characters. Below the title, the date and time are listed, along with the venue name. At the bottom right, the FUTEX tie logo is displayed.

Panel 延續半導體榮光！打造下個十年產業競爭力

國科會
工程處處長
李志鵬

旺宏電子
總經理
盧志遠

臺灣大學
電機系暨光電所教授
吳志毅

陽明交大
創新研究院總院長
孫元成

瑞昱半導體
發言人
暨策略與事業
拓展副總
黃依瑋

超前佈署
半導體下個
十年競爭力

10/13 Thu. 15:30-17:00
世貿一館

FUTEX tie
2022 FUTURE TECH LEADING YOUR LIFE

● 10 月 14 日(五)上午 10:30-12:00 「科技助攻 2050 淨零轉型」

本場由中研院廖俊智院長致詞，更邀請到瑞士儲能公司 Energy Vault、澳洲淨零組織 Yarra Energy Foundation、冰島淨零科技公司 Carbfix 等，分別就高效率儲能新趨勢、碳封存等關鍵技術發展，以國外成功實務經驗現身說法。

國內則由行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、國科會自然處羅夢凡處長、國家實驗研究院林法正院長，及從事企業及家庭能源管理的聯齊科技顏哲

淵執行長參與，從上位政策、推動措施、研究分析到第一線產業觀察，探討「科技助攻迎向零碳未來」。



● 10月15日(五)上午 10:30-12:00 「新技術催化運動產業全新面貌」

國際講者邀請到韓國運動科技新創 4DREPLAY CEO Hongsu Jung，以科技帶給東京奧運嶄新的觀賽體驗進行分享；匈牙利出口推廣署副執行長 GÁBOR JENEI 將分享該國運動科技國際對接政策、引進全球頂尖科技有效協助運動員訓練。

國內部分邀請到新北國王籃球隊執行長兼投資人陳信生、陽明交大產業加速器中心黃經堯主任、國訓中心運動科學處吳柏翰處長及智慧棒球研發團隊勁格貝爾林敬倫執行長，以「台灣運動科技量能全面進擊」為題，搶先布局運動科技新風潮。

新 技 術 催 化
運 動 產 業
全 新 面 貌

10/15 Sat. 10:30-12:00
世 貿 一 館

FUTEX
2023 FUTURE HIGH-LEADING SUMMIT

Panel 台灣運動科技量能全面進擊



陽明交大產業加速器中心
主任
黃經堯



國訓中心運動科學處
處長
吳柏翰



勁格貝爾
執行長
林敬倫



新北國王籃球隊
執行長
陳信生

tje